**2019届台积电中国秋季招聘简章**

**工作地点：上海。**

**台积电介绍**

* 台积公司成立于1987年
* 世界500强
* 全球最赚钱的公司28位
* 台积电拥有258种制程技术，为465个客户生产9920种不同产品
* 台积电拥有56%市场占有率
* 晶圆代工 全球第一

**台积电(中国)有限公司介绍**

2003年，台积电(中国)有限公司位于上海市松江经济技术开发区内，是其全球布局中重要的一环。

台积电中国致力于开拓大陆的晶圆代工市场，增进客户在大陆及全球半导体市场的竞争力。在大陆半导体行业起积极作用，并协助大陆集成电路设计业尽速做实做强，使大陆的集成电路产业链更趋完整。

**校园招募宣讲安排：**

**招募流程：**网申——宣讲会——笔试/面试——录用通知——加入台积

网申时间：2018/8/27起~（请于宣讲会前一周完成网申）

网申网址：**campus.51job.com/tsmc2019**

**宣讲会安排：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市 | 宣讲会时间 | 具体时段 | 学校 | 宣讲会地点 |
| 沈阳 | **2018/9/10** | **18:30-20:30** | **东北大学** | **何世礼教学馆205** |
| 长春 | **2018/9/11** | **14:00-16:00** | **吉林大学（南湖校区）** | **待定** |
| 长春 | **2018/9/11** | **18:30-20:30** | **吉林大学（南岭校区）** | **南岭逸夫A103** |
| 哈尔滨 | **2018/9/12** | **18:30-20:30** | **哈尔滨工业大学** | **活动中心426** |
| 西安 | **2018/9/13** | **18:30-20:30** | **西安电子科技大学（北校区）** | **阶教604** |
| 成都 | **2018/9/17** | **18:30-20:30** | **电子科技大学（沙河校区）** | **学生活动中心NEC厅** |
| 青岛 | **2018/9/17** | **18:30-20:30** | **中国海洋大学（崂山校区）** | **四区教学楼4101** |
| 威海 | **2018/9/18** | **18:30-20:30** | **哈尔滨工业大学（威海校区）** | **活动中心报告厅** |
| 上海 | **2018/9/26** | **18:30-20:30** | **东华大学（松江校区）** | **2号教学楼225室** |
| 上海 | **2018/9/27** | **18:30-20:30** | **上海大学（宝山校区）** | **乐乎楼学海厅** |
| 上海 | **2018/10/9** | **18:30-20:30** | **同济大学（嘉定校区）** | **机械大楼101报告厅** |
| 上海 | **2018/10/10** | **18:30-20:30** | **上海交通大学（闵行校区）** | **铁生馆200号** |

宣讲会现场有好礼相送哦！

**台积电中国更多招募活动，晶彩待续**

**职位列表**

|  |  |
| --- | --- |
| **职位(城市)** | **专业要求** |
| 设备工程师(上海/南京) | 机械制造及自动化，机电一体化等 |
| 制程工程师(上海/南京) | 材料、电子、化学、物理、光学等 |
| 制程整合工程师(上海) | 微电子、电子科学与技术、物理、材料等 |
| 制程研发工程师(上海) | 微电子学、电子科学与技术等 |
| IC 设计工程师(上海/南京) | 微电子、电子科学与技术、计算机科学等 |
| 财务管理师(上海) | Accounting, Finance or Economics |
| 厂务工程师(上海) | 高压、电气自动化、机电一体化、暖通、环境工程、化学工程、工业自动化 |
| IT资讯工程师(上海/南京) | 计算机科学与技术、计算机信息管理、软件工程等 |
| 制造部课长(上海/南京) | 工业工程，制造，生产工程，工业管理，信息系统，机械与自动化工程 |
| 产品工程师(上海) | 微电子、信息、通信、电子科学、材料物理、材料科学与工程 |
| 质量与可靠性工程师(上海/南京) | 微电子，材料，电子，物理等理工科专业 |
| Customer Support(上海) | Business, IE, Management, Trade, Commerce Finance, Economy, related |

***详情请参阅附件-上海职位***

**晶彩台积：**对台积人而言，生活的丰富和专业的成就同等重要；从食衣住行的满足到精神层面的提升，台积人在台积获得充分的照顾。

**这里拥有：**

完善的保险制度：我们除依法为员工缴纳五险一金外，更为员工规划了团体商业保险福利，以增加员工整体之保障。

弹性的假期制度:台积电提供优于劳动法的特别休假制度,员工到职满三个月即可享有,加上弹性的休假制度，方便员工于一年中排定假期。我们并依法给予各种假别，当同仁有请假需求时，能够更无后顾之忧。

贴心的工作环境：我们体贴并照顾同仁的工作及生活所需，在医、食、住、行、乐领域提供全方位的服务与设施，使同仁能轻松兼顾工作与生活。

员工关爱项目：“晶彩心晴”员工关爱项目公司为员工支付费用，由独立的第三方供应商向员工提供专业的支持，辅导和咨询。提升“心”能量，打造更美好生活。

**这里更有：**

完善的餐饮及健身设施，贴心关怀的驻厂门诊、按摩及全天候的护理协助，免费年度健康检查服务，温馨舒适、设施完善的宿舍，多条线路的交通班车贯通上海供员工免费搭乘，环保典范的工作环境是台积人享有的安心福利。

（请关注台积电中国招募公众号，了解更多台积信息）

**台积电欢迎您的加入，更欢迎您分享我们的荣耀！**

**附件-上海职位**

1. **设备工程师（上海）**

What we do

设备工程师是半导体设备的医生，负责维护、保养、并解决机台发生的问题与提升机台的良率，除了例行工作之外，也需要执行并计划与设备改良有关的项目。

Who we work with

设备供货商\技术员\制程工程师\制程整合工程师

Who we look for

1.设备工程师通常都具有责任感、抗压性、沟通技巧与团队合作的能力，创新的解决问题方式与乐观正向的人格特质更能让你成为一名优秀的设备工程师。

2.欢迎具有**机械制造及自动化，机电一体化**等相关领域知识的**硕士含以上**优秀应征者加入我们。

1. **制程工程师（上海）**

What we do

制程工程师藉由参数的调整与设定将产品制程的变异可能性减低到最小，并尽力提高产品的良率，主要的工作职责可分为以下两个大类：

1.在线问题处理: 解决在线制程问题，确保流程的顺畅，协助新制程导入与技术转移。

2.制程改善项目: 计划并执行改进制程良率与降低制造成本的项目。

Who we work with

设备工程师\制程整合工程师\产品工程师\技术员

Who we look for

1.制程工程师常需要与各部门的工程师合作，需要良好的中英文沟通能力与团队合作技巧；逻辑思考及问题解决的能力也是制程工程师重要的特质。

2.欢迎具有**材料、电子、化学、物理、光学**等相关领域知识的**硕士含以上**优秀应征者加入我们。

1. **制程整合工程师（上海）**

What we do

制程整合工程师是半导体制造中重要的协调者，确保良率的提升，并且需要与客户沟通了解客制化的芯片应用需求，再将信息带回厂内正确执行并产出。

Who we work with

制造课长\制程工程师\设备工程师\全球客户\供货商

Who we look for

1.为了能成功的将客户需求转为工厂的指令，制程整合工程师的沟通协调能力是最重要的特质；同时因为客户来自全球各地，良好的英文能力是必要的条件。领导能力与问题发现及解决的能力可以让制程整合工程师在统整各制程与部门意见时更能得心应手。

2.欢迎具有**微电子、电子科学与技术、物理、材料**等相关领域知识的**硕士含以上**优秀应征者加入我们。

1. **制程研发工程师**

工作职责：

1.熟悉运用TCAD工具进行新工艺和器件的开发

2.有工艺和器件开发经验至少2年以上，并独立承担项目负责人

3.熟悉新工艺器件的特性评估以及各种I-V特性曲线分析

职位要求：

1.学历：硕士含以上

2.专业：微电子学、电子科学与技术

3.能够流畅的用英语口语与国外客户沟通

4.有良好的沟通和Presentation技巧

1. **IC 设计工程师（上海）**

What we do

IC设计工程师所属的设计暨技术平台设立于1999年，主要作为台积公司与IC设计客户之间的沟通桥梁。除了专业技术之外，IC设计工程师也负责执行与客户或内部的许多项目。

Who we work with

IC设计公司\内部研发单位\EDA供货商

Who we look for

设计暨技术平台欢迎任何兼具有创意及实做肯做的工作态度的人，加入这个特别组织。IC设计工程师不仅注重工作质量，更重要的是如何快乐、有效率地工作。

欢迎具有**微电子、电子科学与技术、计算机科学**等相关领域知识的**硕士含以上**优秀应征者加入我们。

**(1)Layout Engineer（上海）**

Responsibility

1.Work on SRAM/Flash/IO/standard cell layout design & verification.

2.Work on test chip layout design & verification.

Education and Expertise Required

1.At least BS Degree of Microelectronics.

2.Familiar with layout design and verification tool (Virtuoso, Laker, Calibre ...)

3.Good English oral and written skills.

4.Good communication and teamwork.

5.Programming skill and APR test chip experience will be plus factor (Perl, TCL, C++)

**(2)Circuit Design Engineer（上海）**

Job Description:   
1. Library/IP circuits design, pre/post simulation, characterization for Standard Cell, Standard I/O, SRAM, ROM, Emb-Flash, EEPROM, and other special mixed-signal/analog IP etc.   
2. Work closely with layout engineer. Provide the guideline and help for physical layout floor plan, design, verification and RC extraction.   
3. Wafer or package chip testing and debug.   
4. Customer support.

Qualifications:   
1. Good knowledge of circuits design. Experience in Std. Cell, I/O, ESD SRAM, memory compiler, non-volatile memory, charge pump, band gap and other mixed-signal/analog IP preferred.   
2. Experience in Cadence/Synopsys/Mentor/Springsoft circuit and layout design/simulation/verification tools preferred.   
3. Unix/Lunix system experience and Good programming skills preferred, such as C, Perl, TCL etc.   
4. Device/Process/Layout/Testing related experience preferred.   
5. Intelligent and excellent analysis capability.   
6. Self-motivated and hard work.

**(3)Technology File Engineer（上海）**

Job Description:   
1. Work closely with process RD team to develop DRC/LVS for design readiness.  
2. Provide customer support to world-wide leading design house.  
3. Initial more innovation to continue optimize development efficiency.   
4. Work closely with various departments (Physical design/integration/Device RD/Product/ESD) on their design requirements.   
5. Work closely with EDA partner for tool qualification and methodology enhance.

Qualifications:   
1. Good knowledge of semiconductor FEOL/BEOL process and chip design concepts. Solid understanding of device physics, Layout design is a plus.  
2. Knowledge of EDA partner (Mentor, Synopsys, Cadence, etc.) tools suite is a plus. Especially Laker /Virtuoso /Calibre.  
3. Scripting and programming experience using several of the following: Perl, Python, C, C++, TCL, Skill.  
4. Ability to work across teams to drive a solution, problem solver and self-motivated.   
5. The ideal candidate will have experience in DRC/LVS development.

6. MS or above in EE, CS related fields.

**(4)SPICE Modeling Engineer（上海）**

Job Description:   
1. Testkey design for SPICE modeling  
2. SPICE model release for advanced and mainstream process  
3. Device characterization   
4. Customer support  
5. Automation development on all SPICE modeling flow

Qualifications:   
1. Minimum MS degree majoring in EE, Physics or Engineering related fields.   
2. Related experience in semiconductor device, measurement, extraction and SPICE simulation.  
3. Proficiency in programming language, such as Perl or Python or C++ or VB.Net.  
4. Must be effectively bilingual in Mandarin and English.

1. **财务管理师（上海）**

Job Description:

1.Rotate within Accounting: Accounting Operations, Accounting Services and Financial Planning & Analysis.

2.Prepare financial statements, including analyze, summarize, record and report data.

Qualifications:

1.Master degree or above with major in Accounting, Finance or Economics

2.Working experience in well-known international Accounting Firms is a plus

3.Logical thinking and self-motivated

4.Good communication skills

5.Team player and quick learner

6.Skilled at MS Office

1. **厂务工程师（上海）**

What we do

厂务部涵盖单位相当多元，如机械, 机电, 水处理等。身为厂务工程师，维护厂区设施与安全管理系统是主要任务；另外，执行稽查与追踪活动改善进度、参与安全管理会议、进行风险评估等，亦是厂务工程师的重要课题。

Who we work with

设备厂商与专家

公司内部相关单位

Who we look for

我们需要能进行系统性分析，有良好的问题解决能力者；同时，创新思考，强烈学习动机、主动学习，并能与团队共同创造价值，也是重要特质。

欢迎具有**高压、电气自动化、机电一体化、暖通、环境工程、化学工程、工业自动化**相关专业的**硕士含以上**优秀应征者加入我们。

1. **IT资讯工程师（上海）**

What we do

信息单位的使命在于透过信息系统的强化，提升台积公司的竞争优势，工作范畴包含改善生产力、加速创新、强化顾客服务、建置信息系统、促进企业内部合作。

Who we work with

所有内部单位\厂商

Who we look for

1.我们需要具备逻辑思考能力与问题解决能力者；专业能力部分，则须涉猎程序语言(C/C++/Pre-C, Java), 数据库管理与系统性整合与分析。

2.欢迎具有**计算机科学与技术、计算机信息管理、软件工程**等相关领域知识的**硕士含以上**优秀应征者加入我们。

1. **制造部课长（上海）**

Job Description:

1.监督FAB日常运作，以确保在与营运服务商定的所有分析操作，工作流程和客户的报告是一致的。

2.以有效的方式提高生产效率，达成组织的目标。

3.协助完成​​工作调度，根据所收到的计划运作，使用数据数据库系统和内置工具更新追踪程序，以确保分析数据正常运作。规划工作时程以满足客户和业务的期望。

4.可迅速安排好工作优先事项和同时处理好多个重叠到期的工作。

5.管理FAB联机操作员，并透过沟通讨论建立一支有合作精神的团队。

6.贡献想法和建议，以提升现场技术和作业流程的水平。

7.和PE，PIE和EQ不同的部门进行合作，以确保运用机台站点，检测仪器，以及数据库工具达到工作的需求。

8.需配合其他相关工作的要求。

Qualifications:

1.**硕士含以上学历, 工业工程，制造，生产工程，工业管理，信息系统，机械与自动化工程相关专业。**

2.需具备OM，IE或IT相关领域。

3.具有半导体流程知识者优先。

4.良好的英语能力。

5.富热情并愿意全力展现自我, 运用激励的方式带领团队。

1. **产品工程师（上海）**

Job Description:

1.负责所有产品良率状况的监测与分析，对已出现或潜在的良率问题做出及时预警。

2.与客户与制程整合部门紧密合作，负责良率问题根本原因的分析与判断。

通过统计/电性/物理失效分析以及电路设计分析等手段，澄清造成良率问题的根本原因，迅速制定并实施改善方案，把良率问题造成的损失控制在最低程度。

3.在某些重要产品量产之前，制订并实施详细的产品评估测试与制程实验方案，确保产品能顺利安全进入大规模量产。

4.作为客户与工厂之间的桥梁，就设计及制造中的技术问题做双向沟通。

5.与业务及制程整合部门合作，负责向客户提供有关芯片设计，设计法则，制造工艺以及封装测试等方面的技术支持及专业建议；负责维持与客户之间的定期性工程技术沟通。

6.负责处理良率相关的客户抱怨与产品退回案件。

Qualifications:

1.**微电子、信息、通信、电子科学、材料物理、材料科学与工程**相关专业

2.**硕士及以上学历**

3.能熟练运用各类office软件

4.有较强的动手能力

1. **质量与可靠性工程师（上海）**

What we do

质量与可靠性工程师在台积公司扮演十分重要的角色，除了须确保研发过程中的产品可靠性，协助晶圆厂提升效能，也需要处理并满足客户在质量方面的需求。一位优秀的质量与可靠性工程师将透过与各功能工程师密切的合作达到最佳的制程效率与质量，协助台积公司保持领先全球的龙头地位。

Who we work with

研发工程师\制造课长\全球客户

Who we look for

沟通协调与团队合作能力对质量与可靠性工程师而言是十分重要的。另外，项目管理在达到客户需求与掌握时程上也是不可或缺的能力。

欢迎具有**微电子，材料，电子，物理等理工科专业**等**硕士含以上**优秀应征者加入我们。

1. **Customer Support（上海）**

This person will be responsible for providing sales related administration and logistics support to customers.

1. Demand forecast

2. Order fulfilment

3. Legal document contract

4. Account data management

5. Credit line control

6. Order handling

7. Production Delivery management

8. Shipment/Logistics arrangement

9. Billing Attainment

10 .Finance collection

11. Post service

Qualifications:

1.Master degree or above in Business, IE, Management, Trade, Commerce Finance, Economy, related.

2.Initiatively

3. Open and Constructive Communication

4. Teamwork and Cross Team Collaboration

5. Customer Orientation